

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-27

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Informacja w sprawie wykupu obligacji imiennych serii B

Podstawa prawna

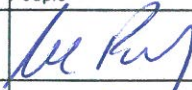
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. dokonał wykupu obligacji serii B w terminie wykupu, wynikającego z Warunków emisji tych obligacji. Tym samym dokonano wykupu 2777 szt. wyemitowanych obligacji serii B (o wartości nominalnej 1 000 złotych każda) za łączną wartość 2 777 000 zł. Jednocześnie Zarząd informuje, że pozostała część obligacji serii B w liczbie 2260 szt., w związku z zawartymi porozumieniami z Obligatariuszami (na mocy których zmianie uległ termin wykupu tych obligacji) zostanie wykupiona najpóźniej do dnia 6 września 2019 r. Oprocentowanie obligacji, których termin wykupu został przesunięty ustalono na 12 % w stosunku rocznym, a płatność odsetek nastąpi w momencie wykupu tych obligacji

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
MODULE TECHNOLOGIES S.A.	Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-300	Bielsko-Biała	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Hugona Kołłątaja		14/6
	(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26		+48 32 210 18 26
(telefon)		(fax)
zarzad@lstechhomes.com		www.lstechhomes.com
(e-mail)		(www)
5472105335		241140645
(NIP)		(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-27	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2019-05-27	Daniel Pihan	Członek Zarządu	